# 工作項目

ADNANTECH 產品可靠度測試 Reliability Test

內 容 摘

要

雷

漝

成

果

產品設計出來後檢驗產品是否在不同的環境條件下,依然能正常啟動執行運作,以提高產品的可靠度

及實用性,測試產品為研華 ASMB-584 主機板。

- 1. 環境項目測試:Environment Test
- 2. IC 溫度曲線測試: IC Thermal Profile Test
- 3. 振動測試:Random Vibration Test
- 4. 落摔實驗:Package Drop Test





ASMB-584

2. IC 溫度曲線測試:

溫箱 Chamber

找出產品內各元件晶片組在密閉箱內,40度

温箱控制面板

## 1. 環境項目測試:

使用溫箱控管環境參數,在不同溫度、濕度下操 作的產品是否能正常工作,環境測試項目 1~3 項 測試時間為12小時,4~6則依其項目條件測試。





Execute multiple Test program

Execute Test

環境測試流程方塊

(1)高低溫電壓極限測試

電壓邊界:12V±10% 5V±5% 3.3V±5%

高溫儲存測試環境圖

低温儲存測試環境圖

高温濕度儲存測試環境圖

熱步進測試環境圖



(3)高低溫儲存測試

(4) 開關機測試

(5)溫度衝擊試驗

(6)熱步進測試

溫電壓極限測試環境圖

低溫電壓極限測試環境圖

濕度測試環境圖

開關機時間間隔曲線

高低温開關機測量曲線



IC 測試點 開關機測試治具2



ASMB-584溫度曲線測試圖



3. 振動測試:

測試產品在5-500Hz 振動環境中的穩定性。







### 4. 落摔實驗:

測試包裝後之產品在摔落之後的情形,於距 離地板一米高處摔一角三稜六面,落摔完後 啟動產品測試其是否完好。



姓名:張邦昱

實習單位:ISG/SE

實習公司:研華科技

温度衝擊測試環境圖

指導主管:莊玉良

輔導老師:賴文正 實習期間:103/9~104/9

工程